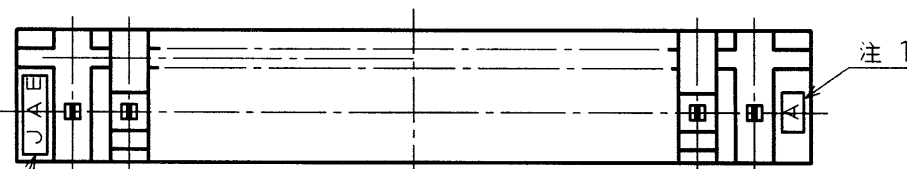
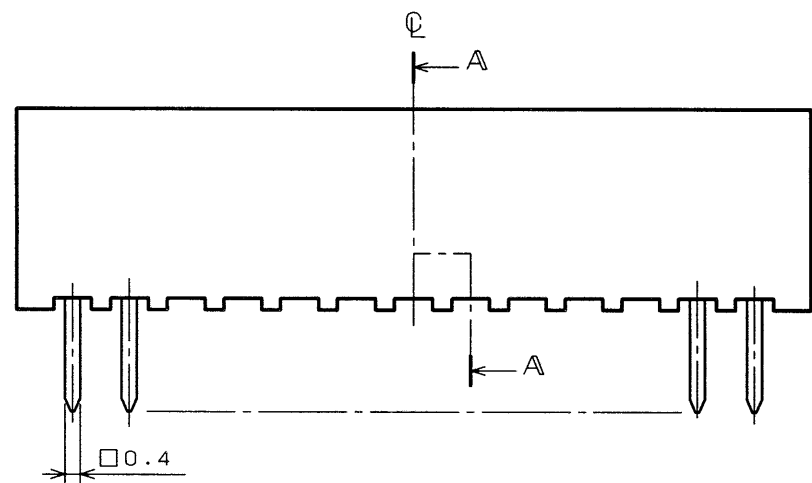
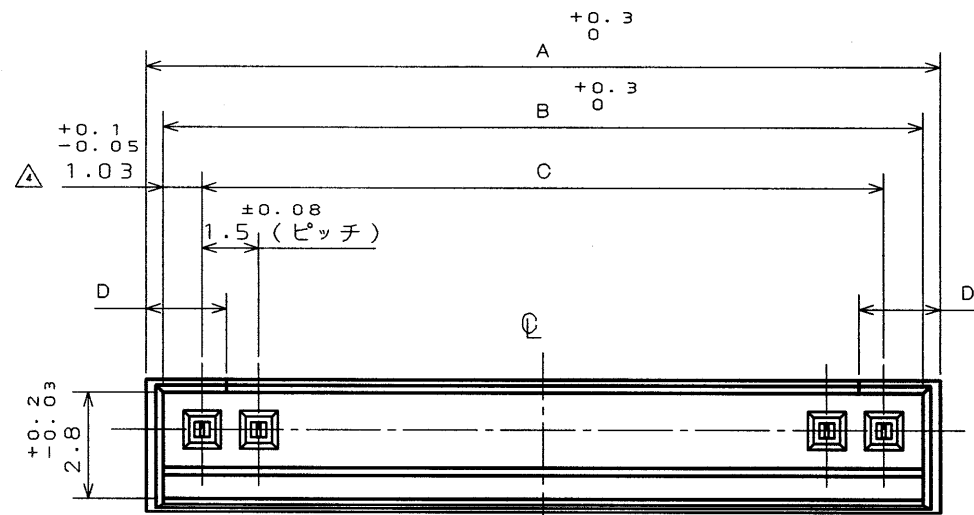


500610rs

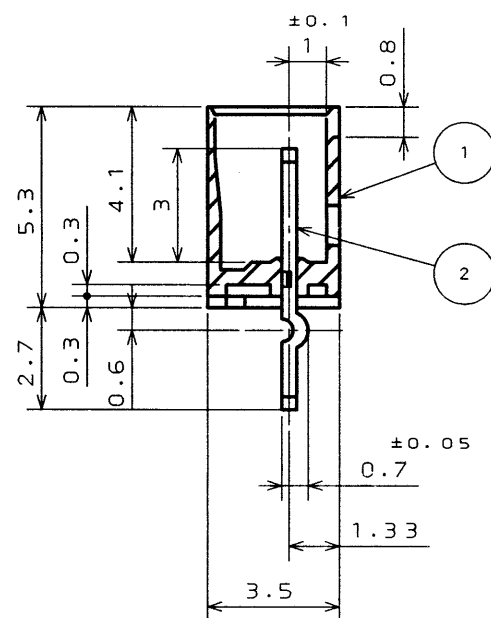
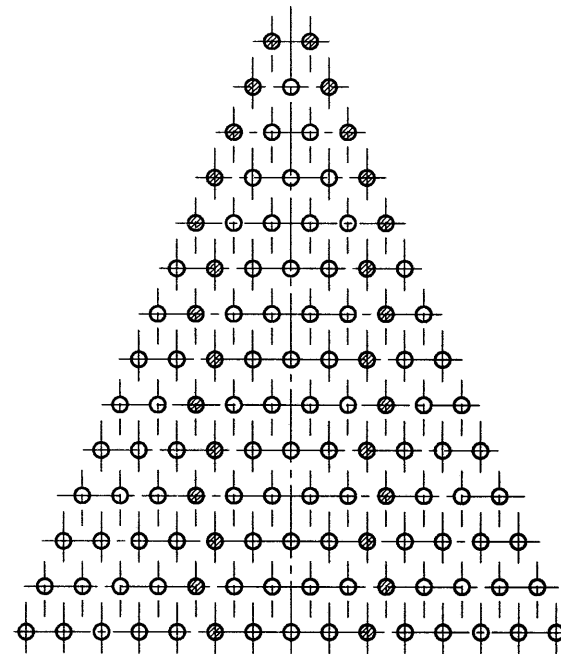
異図

図-1 フォーミング位置



注1

2芯
3芯
4芯
5芯
6芯
7芯
8芯
9芯
10芯
11芯
12芯
13芯
14芯
15芯



断面A-A

命名法

I L - Y - * * P - S 1 5 T 2 - E F - *

シリーズ名

芯数

コンタクト区分 P:ピンコンタクト

配列 (SINGLE)

版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認
4	61. 7. 8	20654	再トレース及び色相追加				
5	61.10.23	21093	フォーミング位置変更		茨木	西野	藤野
6	97. 8.29	40634	(表1)明記		菊池	南	森

(表1) △

芯数	A $+0.3$ 0	B $+0.3$ 0	C	D
2	4.45	3.55	1.5	1.38
3	5.95	5.05	3.0	2.13
4	7.45	6.55	4.5	
5	8.95	8.05	6.0	
6	10.45	9.55	7.5	
7	11.95	11.05	9.0	
8	13.45	12.55	10.5	
9	14.95	14.05	12.0	
10	16.45	15.55	13.5	
11	17.95	17.05	15.0	
12	19.45	18.55	16.5	
13	20.95	20.05	18.0	
14	22.45	21.55	19.5	
15	23.95	23.05	21.0	2.13

△ (標準色ハ無記入)
Gハ緑 Wハ白
インシュレータ色相 Rハ赤 Bハ黒

DIP側フォーミング (注2)

DIP側長さ2.7mm

適当基板厚サ(0.8mm~1.6mm)

結線方式 (STRAIGHT THROUGH HOLE)

ピッチ (1.5mm)

2	コンタクト	黄銅	ニッケル上スズメッキ	表1参照	
1	インシュレータ	6-6ナイロン		1	色相: ライトブラウン
符号	名称	材料	仕上	個数	備考

注1 社標及び金型マークヲ沈ミ彫リ浮キ出シトスル。

2 DIP側ポストフォーミング位置ハ図-1ノ黒塗り箇所トスル。
適用基板穴径ハ $\phi 0.7 \pm 0.03$ ガ望マシイ。

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること	
一般仕上	
一般公差	
特に指定がなければ	
寸法	
・	± 0.3
・X	± 0.2
・XX	± 0.1
・XXX	\pm
角度	
X°	\pm
X°X'	\pm
偏心量	
以内	

仕様書

組立図番

材料

仕上

処理

第1版

59年 7月12日

製図 早川

担当 加藤

査閲 武田

承認 藤野

尺5

度

名称

I L - Y - * P - S 1 5 T 2 - E F - *

ストレートピンヘッダ

シリーズ

I L - Y

個数

数量

Reference Only

JAE

図番

SJ019005

日本航空電子工業株式会社

昭和 島 事業所

東京都品川区市武蔵野

この図面及びこの図面の関連資料は日本航空電子工業株式会社の承認がない限り製作及び写図を禁じます。

JAE

S J 0 1 9 0 0 5